

N32G455xB/xC/xE/xG

产品简介

N32G455 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F 内核，最高工作主频 144MHz，支持浮点运算和 DSP 指令，集成高达 512KB 嵌入式 Flash，144KB SRAM，集成丰富的高性能模拟器件，内置 4 个 12bit 4.7Msps ADC，4 路独立轨到轨运算放大器，7 个高速比较器，2 个 1Msps 12bit DAC，集成多路 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN、SDIO 通信接口，内置密码算法硬件加速引擎

关键特性

- 内核 CPU
 - 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU，单周期硬件乘除法指令，支持 DSP 指令和 MPU
 - 内置 8KB 指令 Cache 缓存，支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
 - 最高主频 144MHz，180DMIPS
- 存储器
 - 高达 512KByte 片内 Flash，支持加密存储、分区管理及数据保护，支持硬件 ECC 校验，10 万次擦写次数，10 年数据保持
 - 最大 512Kbyte D-Flash（仅 N32G455RGL7 和 N32G455VGL7），10 万次擦写次数，20 年数据保持
 - 高达 144KByte 片内 SRAM（包含 16KByte Retention RAM），支持硬件奇偶校验
- 高性能模拟接口
 - 4 个 12bit 5Msps 高速 ADC，可配置为 12/10/8/6bit 模式，6bit 模式下采样率高达 9Msps，多达 38 路外部单端输入通道，支持差分模式
 - 4 个轨到轨运算放大器，内置最大 32 倍可编程增益放大
 - 多达 7 个高速模拟比较器，内置 64 级可调比较基准
 - 2 个 12bit DAC，采样率 1Msps
 - 支持外部输入独立参考电压源
 - 所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
- 时钟
 - 4MHz~32MHz 外部高速晶体
 - 32.768KHz 外部低速晶体
 - 内部高速 RC 8MHz
 - 内部低速 RC 40KHz
 - 内置高速 PLL
 - 支持 1 路时钟输出，可配置系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
- 复位
 - 支持上电/掉电/欠压/外部引脚复位
 - 支持看门狗复位,软件复位
- **最大支持 80 个支持复用功能的 GPIOs，最大翻转速度 50MHz，大多数 GPIO 支持 5V 耐压.**

- **通信接口**
 - 7个U(S)ART接口, 最高速率达4.5Mbps, 其中3个USART接口(支持1xISO7816, 1xIrDA, LIN), 4个UART接口
 - 3个SPI接口, 速率高达36MHz, 其中2个支持I2S
 - 1个QSPI接口, 速率高达144Mbps
 - 4个I2C接口, 速率高达1MHz, 主从模式可配, 从机模式下支持双地址响应
 - 1个USB2.0 Full speed Device接口
 - 2个CAN 2.0B总线接口
 - 1个SDIO接口, 支持SD/MMC格式
- **2个高速DMA控制器, 每个控制器支持8通道, 通道源地址及目的地址任意可配**
- **RTC实时时钟, 支持闰年万年历, 闹钟事件, 周期性唤醒, 支持内外部时钟校准**
- **定时计数器**
 - 2个16bit高级定时计数器, 支持输入捕获, 互补输出, 正交编码输入等功能, 最高控制精度6.9nS; 每个定时器有4个独立的通道, 其中3个通道支持6路互补PWM输出
 - 4个16bit通用定时计数器, 每个定时器有4个独立的通道, 支持输入捕获/输出比较/PWM输出
 - 2个16bit基础定时计数器
 - 1x 24bit SysTick
 - 1x 7bit窗口看门狗(WWDG)
 - 1x 12bit独立看门狗(IWDG)
- **编程方式**
 - 支持SWD/JTAG在线调试接口
 - 支持UART、USB Bootloader
- **安全特性**
 - 内置密码算法硬件加速引擎
 - 支持AES、DES、SHA, SM1、SM3、SM4、SM7, MD5算法
 - Flash存储加密, 多用户分区管理(MMU)
 - TRNG真随机数发生器
 - CRC16/32运算
 - 支持写保护(WRP), 多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
 - 支持安全启动, 程序加密下载, 安全更新
 - 支持时钟失效监测, 防拆监测
- **96位UID及128位UCID**
- **工作条件**
 - 工作电压范围: 1.8V~3.6V
 - 工作温度范围: -40°C~105°C

- ESD: $\pm 4\text{KV}$ (HBM 模型), $\pm 1\text{KV}$ (CDM 模型)

- **封装**

- QFN36(6mm x 6mm)
- QFN48(6mm x 6mm)
- LQFP48(7mm x 7mm)
- QFN64(8mm x 8mm)
- LQFP64(10mm x 10mm)
- LQFP80(12mm x 12mm)
- LQFP100(14mm x 14mm)

1 订购信息

图 1-1 N32G455 系列订货代码信息图示

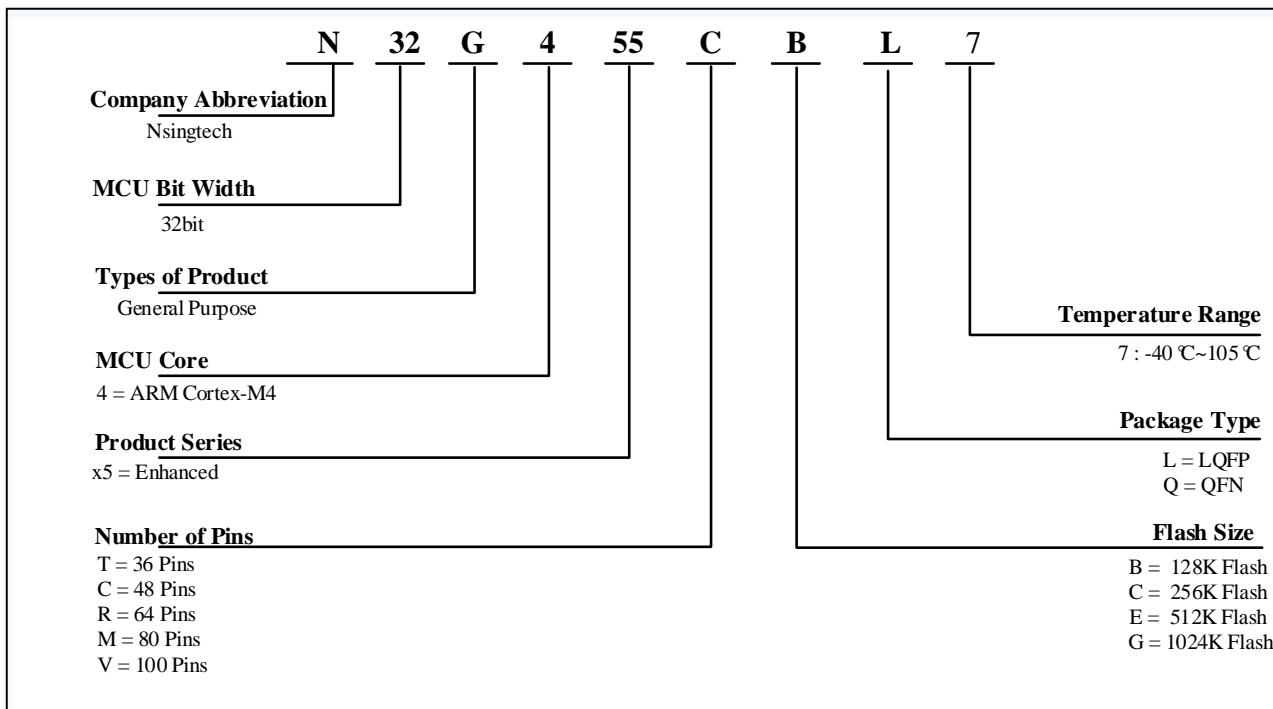


表 1-1 N32G455 系列订货代码信息

订购型号 ⁽¹⁾	封装	封装尺寸	包装 ⁽²⁾	SPQ ⁽³⁾	温度范围
N32G455CBL7	LQFP48	7mm*7mm	托盘	250	-40°C ~ 105°C
N32G455CCL7	LQFP48	7mm*7mm	托盘	250	-40°C ~ 105°C
N32G455CEL7	LQFP48	7mm*7mm	托盘	250	-40°C ~ 105°C
N32G455CEQ7	QFN48	6mm*6mm	托盘	490	-40°C ~ 105°C
N32G455RBL7	LQFP64	10mm*10mm	托盘	160	-40°C ~ 105°C
N32G455RCL7	LQFP64	10mm*10mm	托盘	160	-40°C ~ 105°C
N32G455REL7	LQFP64	10mm*10mm	托盘	160	-40°C ~ 105°C
N32G455RGL7	LQFP64	10mm*10mm	托盘	160	-40°C ~ 105°C
N32G455MBL7	LQFP80	12mm*12mm	托盘	119	-40°C ~ 105°C
N32G455MCL7	LQFP80	12mm*12mm	托盘	119	-40°C ~ 105°C
N32G455MEL7	LQFP80	12mm*12mm	托盘	119	-40°C ~ 105°C
N32G455VBL7	LQFP100	14mm*14mm	托盘	90	-40°C ~ 105°C
N32G455VCL7	LQFP100	14mm*14mm	托盘	90	-40°C ~ 105°C
N32G455VEL7	LQFP100	14mm*14mm	托盘	90	-40°C ~ 105°C
N32G455VGL7	LQFP100	14mm*14mm	托盘	90	-40°C ~ 105°C

- 最新详细订购信息见选型手册。
- 此包装为基础包装，如果有其他需求，请联系国民技术。
- 最小包装数量。

2 产品型号资源配置

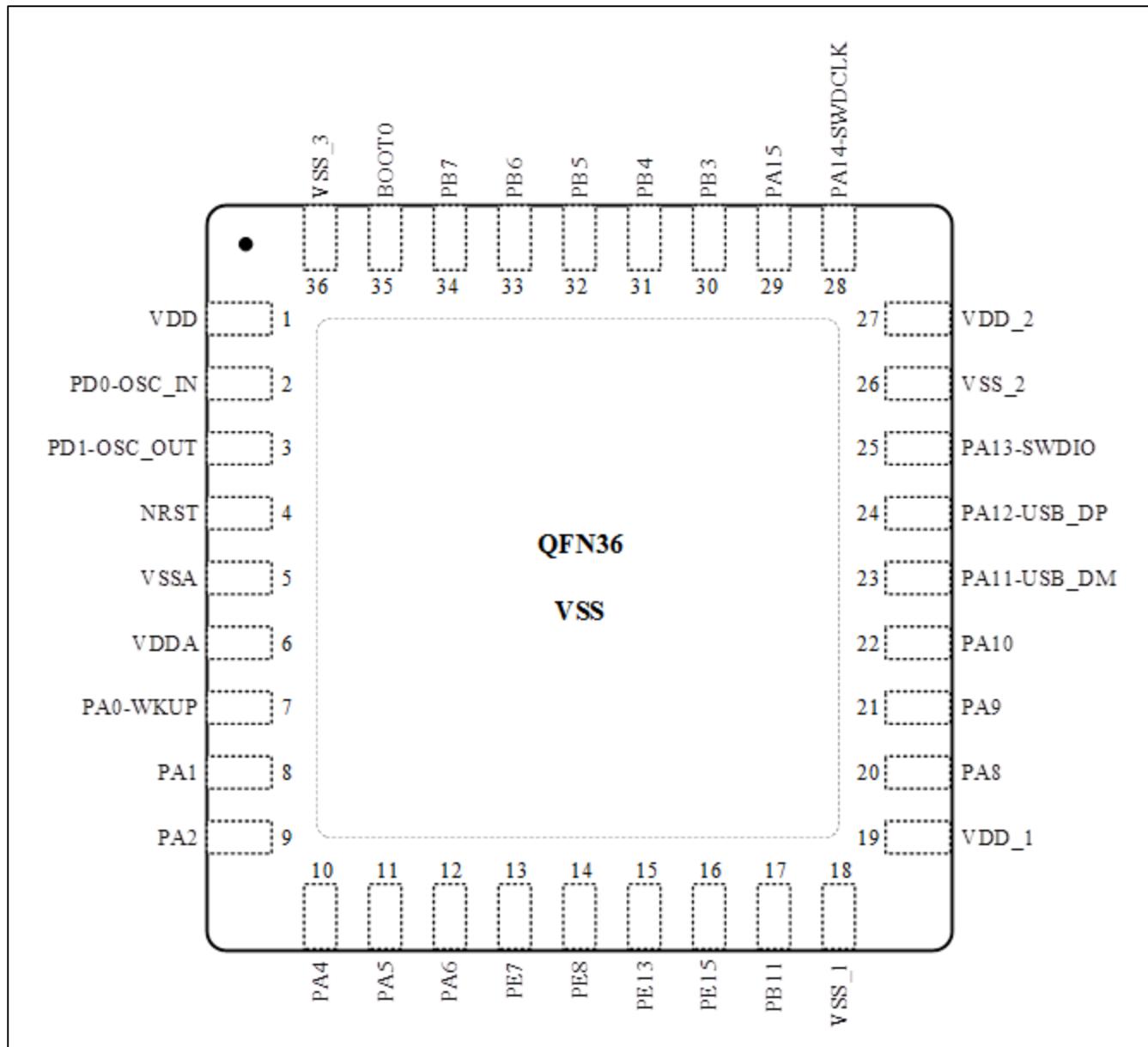
器件型号	N32G455TB	N32G455CB/C/E			N32G455RB/C/E			N32G455RG	N32G455MB/C/E			N32G455VB/C/E/G			
P-Flash 容量 (KB)	128	128	256	512	128	256	512	512	128	256	512	128	256	512	512
D-Flash 容量 (KB)	No	No	No	No	No	No	No	512	No	No	No	No	No	No	512
SRAM 容量 (KB)	80	80	144	144	80	144	144	144	80	144	144	80	144	144	144
CPU 频率	ARM Cortex-M4 @ 144MHz, 180DMIPS														
工作环境	1.8~3.6V/-40~105°C														
定时器	通用	4													
	高级	2													
	基本	2													
通讯接口	SPI	1	3 ⁽¹⁾												
	I2S	1	2												
	QSPI	Only Single Wire		1											
	I2C	2	3		4										
	USART	2	3												
	UART	1	3		4	4									
	USB	1		No	1										
	CAN	2													
	SDIO	No		1											
GPIO	26	37	42	51	65	80									
DMA Number of Channels	2 16Channel														
	12bit ADC Number of channels	4 11Channel	4 16Channel		4 22Channel			4 33Channel	4 38Channel			4 38Channel			
12bit DAC Number of channels	2 2Channel														
	OPA/COMP	4/7	4/5	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	4/7	

算法支持	DES/3DES、AES、SHA1/SHA224/SHA256、SM1、SM3、SM4、SM7、MD5、CRC16/CRC32、TRNG						
安全保护	读写保护（RDP/WRP）、存储加密、分区保护、安全启动						
封装	QFN36	LQFP48	QFN48	LQFP64/QFN64	LQFP64	LQFP80	LQFP100

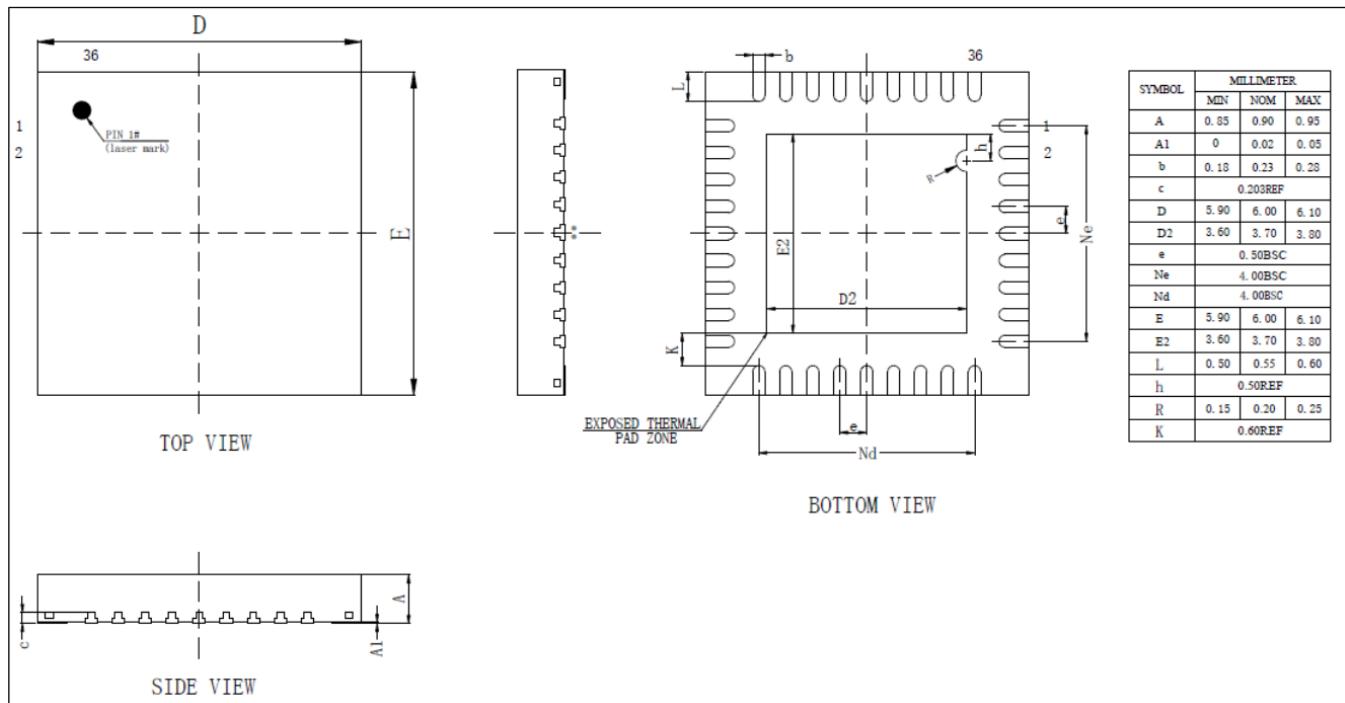
3 封装

3.1 QFN36 封装

3.1.1 QFN36 引脚分布

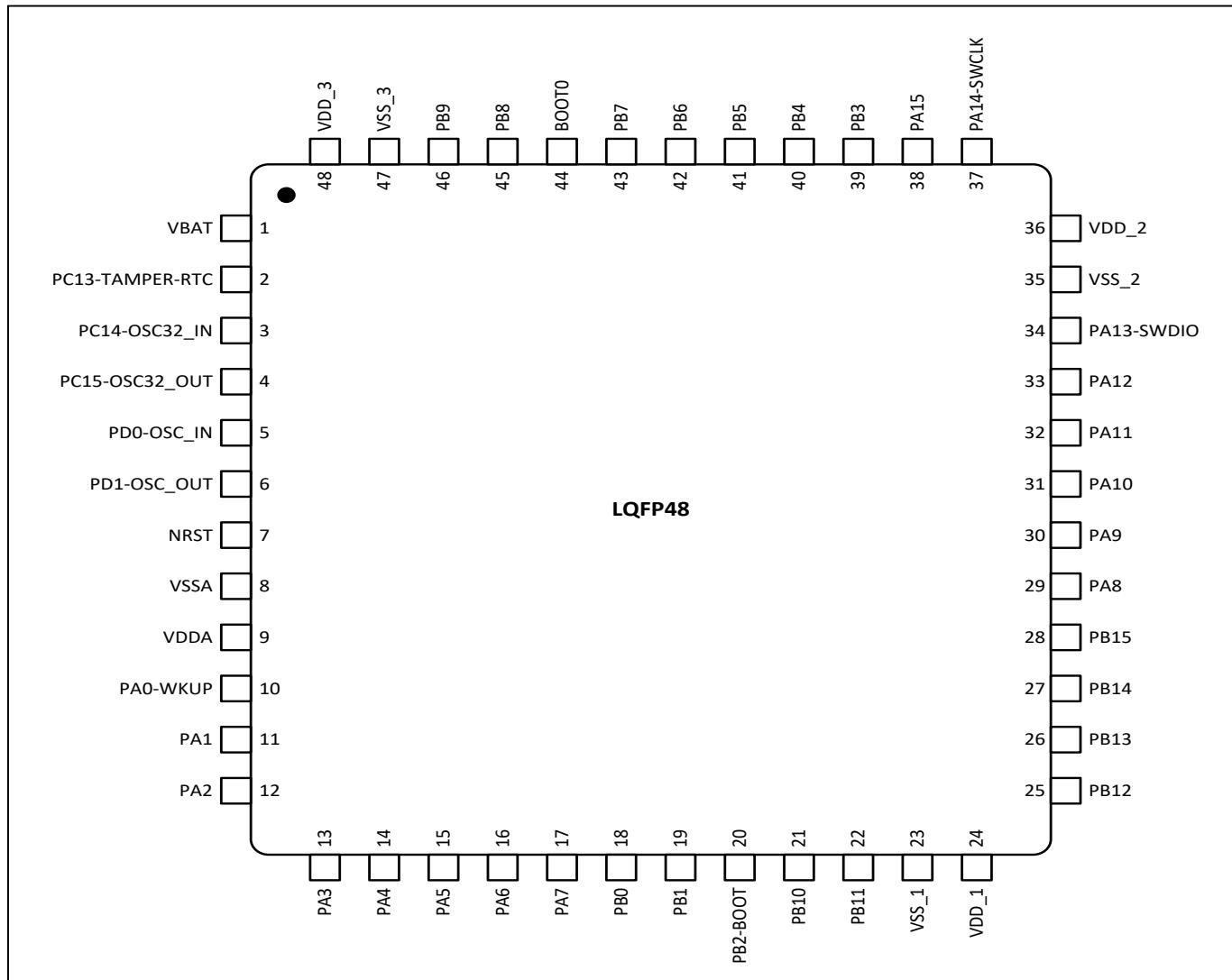


3.1.2 QFN36 封装尺寸

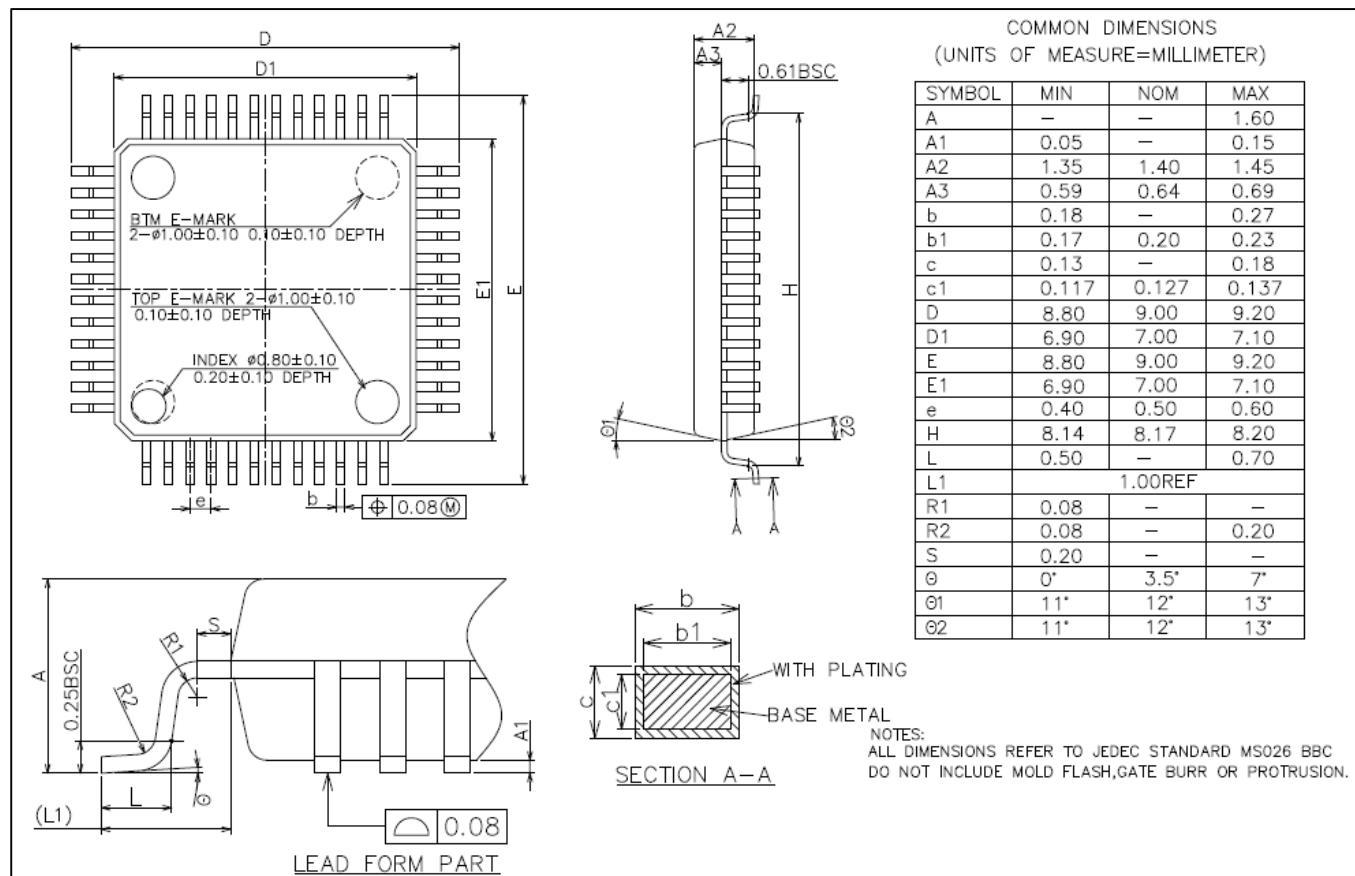


3.2 LQFP48 封装

3.2.1 LQFP48 引脚分布

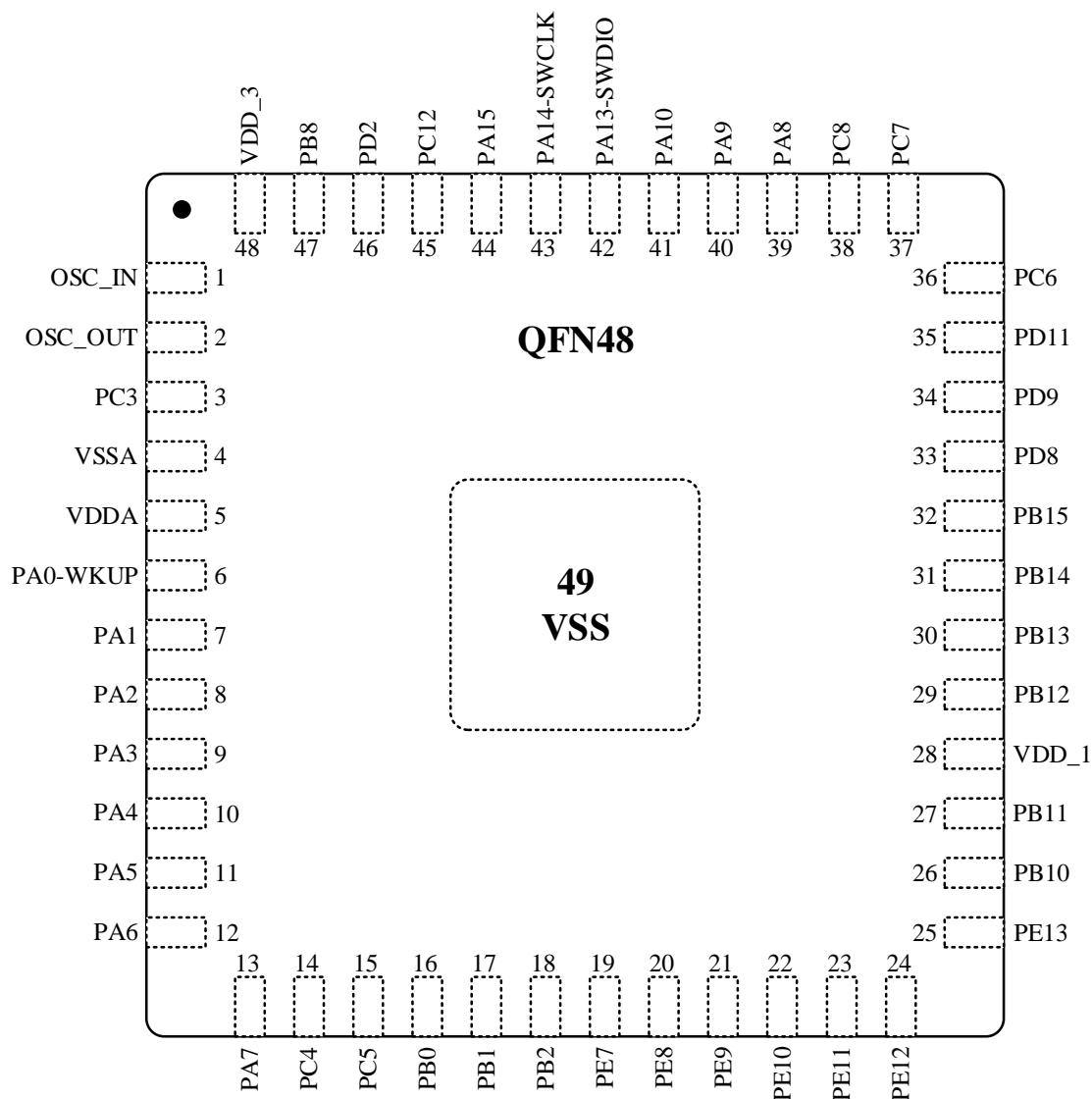


3.2.2 LQFP48 封装尺寸

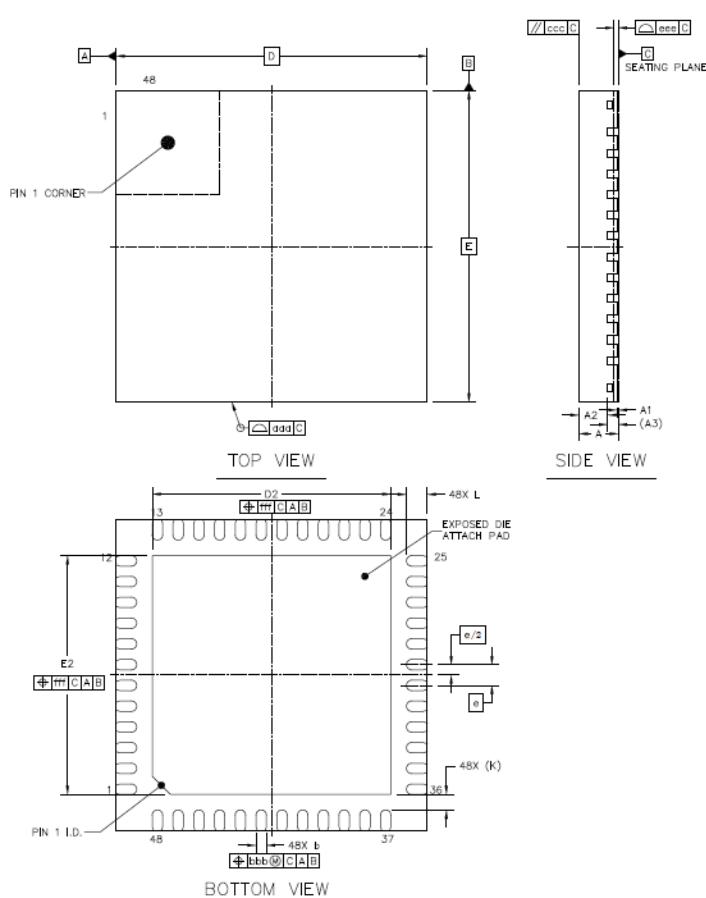


3.3 QFN48 封装

3.3.1 QFN48 引脚分布



3.3.2 QFN48 封装尺寸



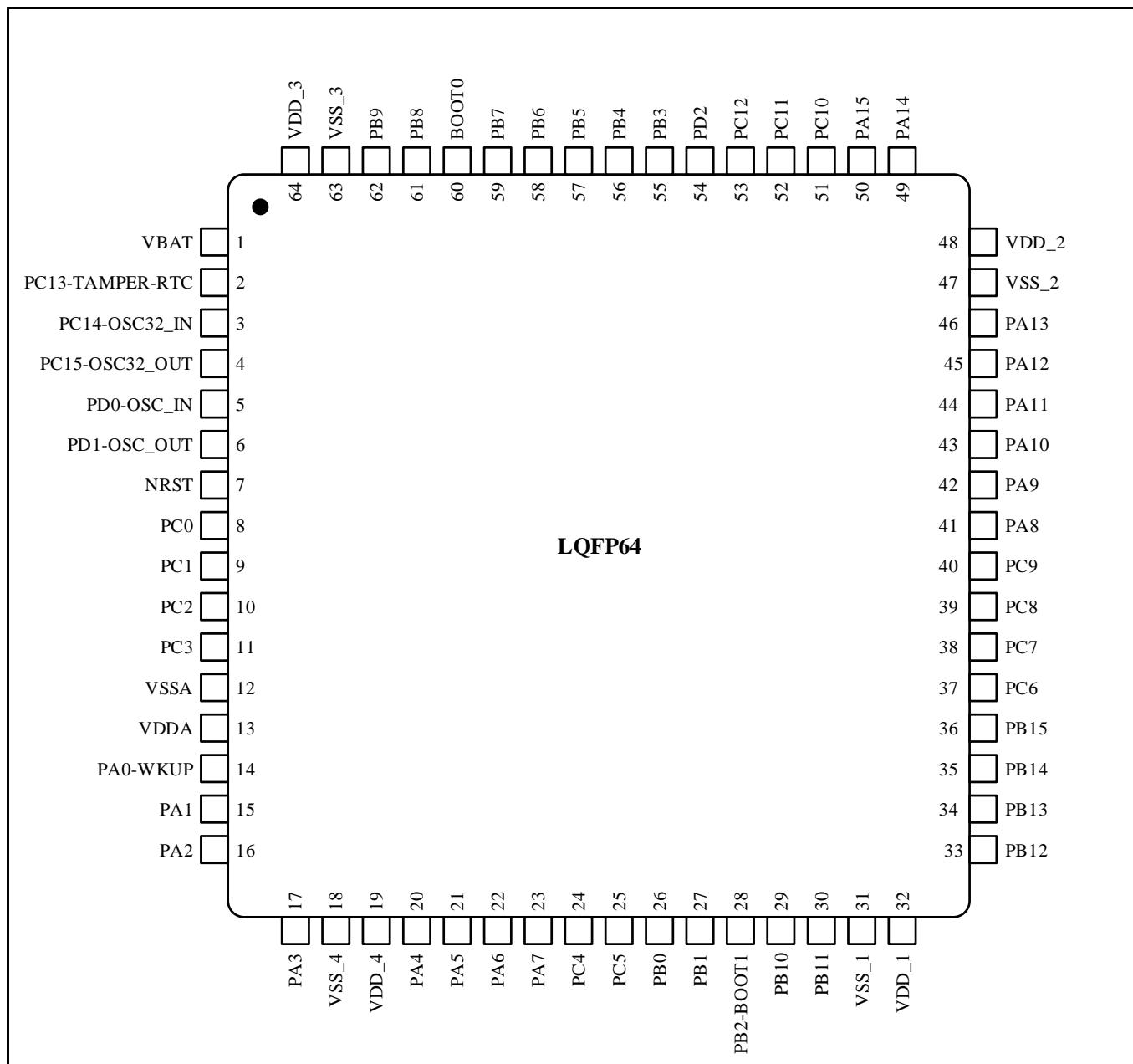
	SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS	A	0.7	0.75	0.8
STAND OFF	A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS	A2	---	0.55	---
L/F THICKNESS	A3		0.203 REF	
LEAD WIDTH	b	0.15	0.2	0.25
BODY SIZE X	D	6	BSC	
	E	6	BSC	
LEAD PITCH	e	0.4	BSC	
EP SIZE X	D2	4.5	4.6	4.7
	E2	4.5	4.6	4.7
LEAD LENGTH	L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE	K	0.3	REF	
PACKAGE EDGE TOLERANCE	ooo		0.1	
MOLD FLATNESS	ccc		0.1	
COPLANARITY	eee		0.08	
LEAD OFFSET	bbb		0.07	
EXPOSED PAD OFFSET	fff		0.1	

NOTES

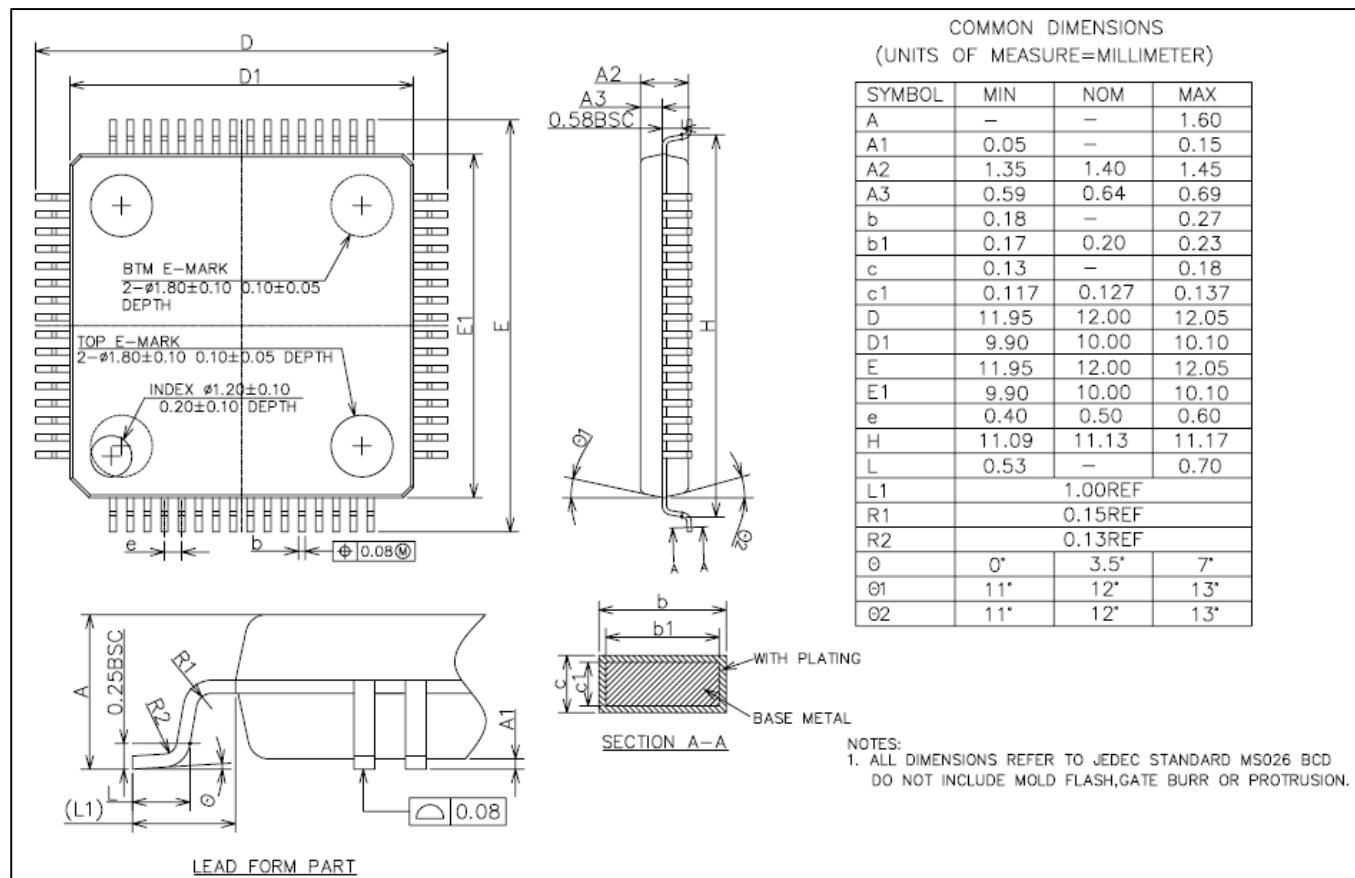
- REFER TO JEDEC MO-220;
- COPLANARITY APPLIES TO LEADS, CORNER LEADS AND DIE ATTACH PAD;
- BAN TO USE THE LEVEL 1 ENVIRONMENT-RELATED SUBSTANCES;
- FINISH: Cu/EP + Sn8~20%

3.4 LQFP64 封装

3.4.1 LQFP64 引脚分布

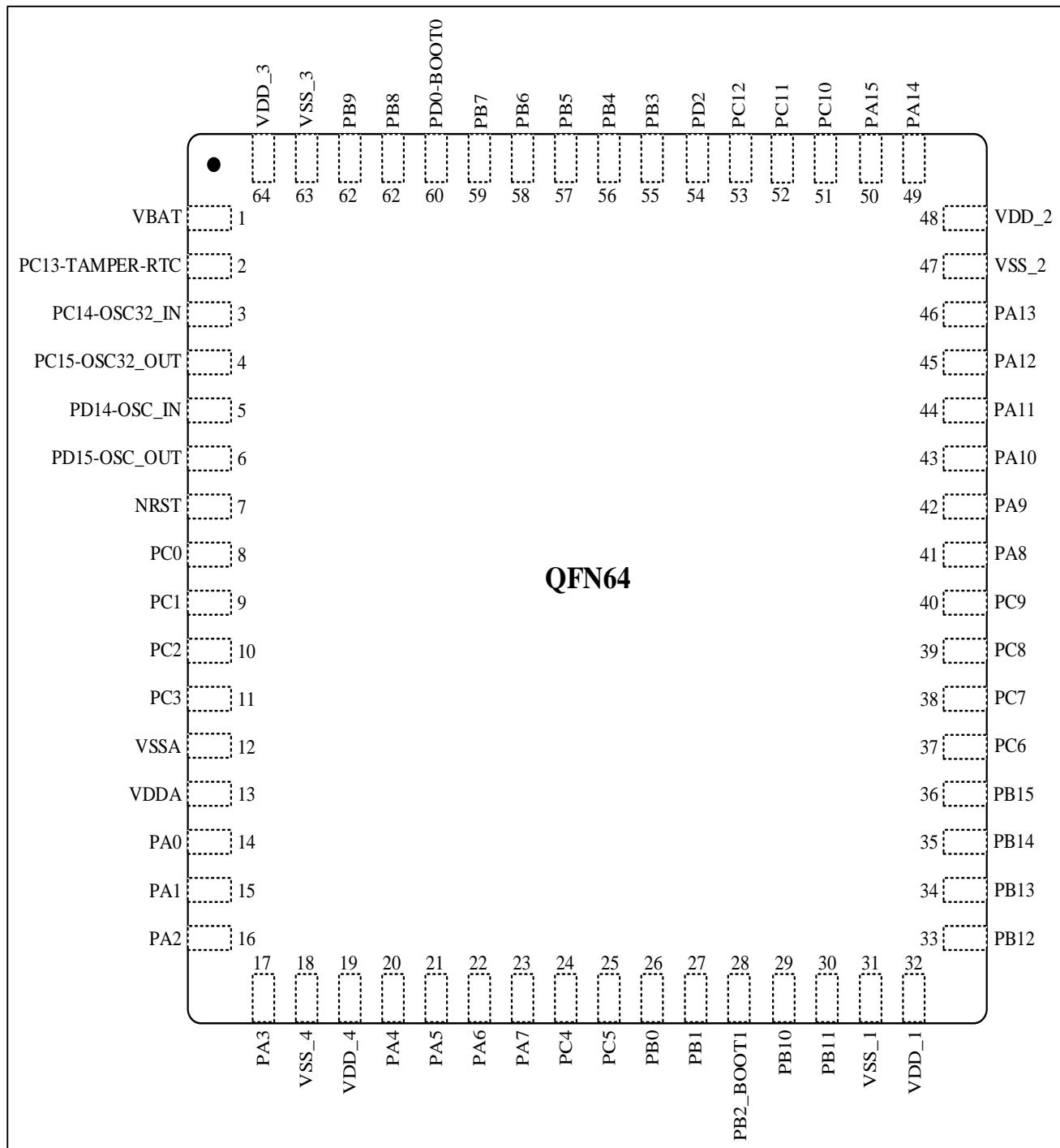


3.4.2 LQFP64 封装尺寸

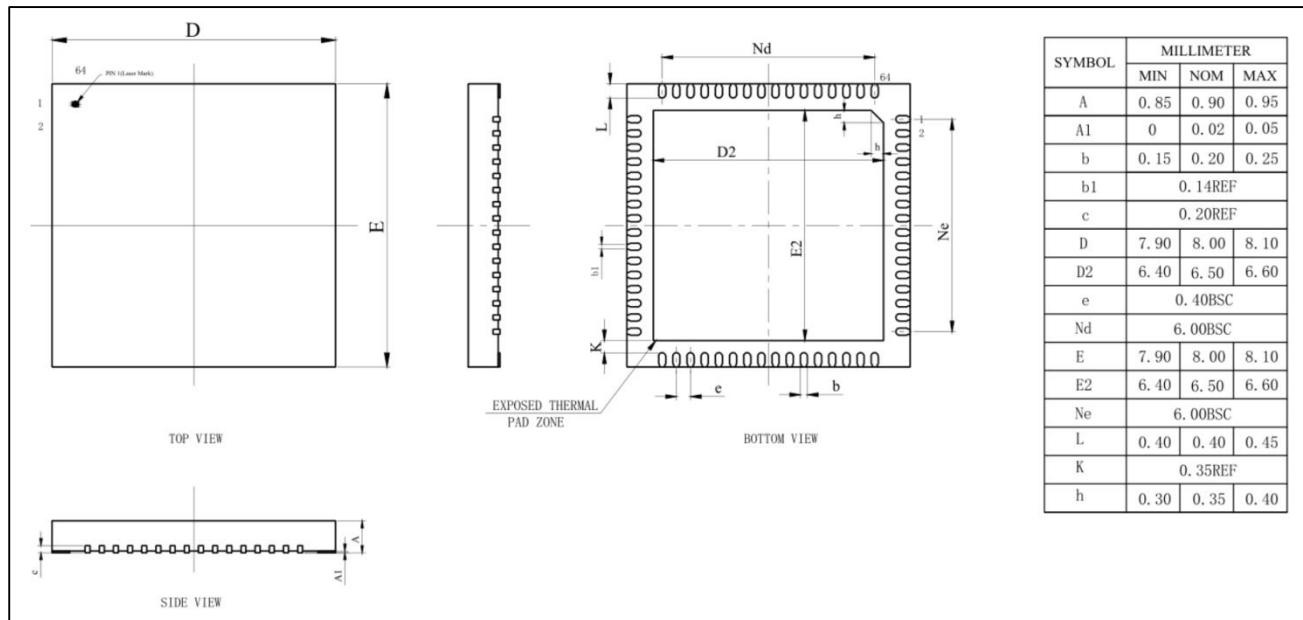


3.5 QFN64 封装

3.5.1 QFN64 引脚分布

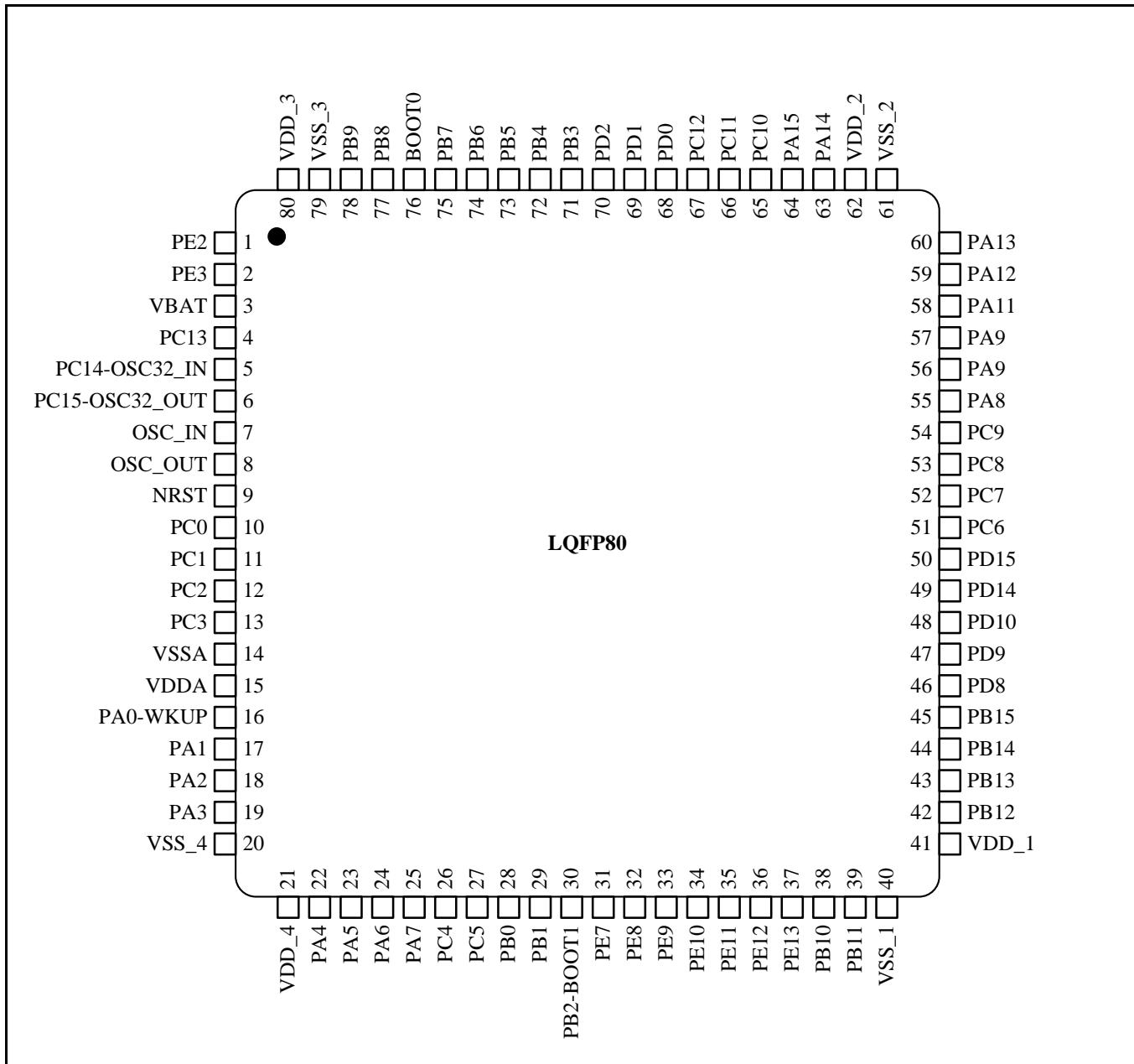


3.5.2 QFN64 封装尺寸

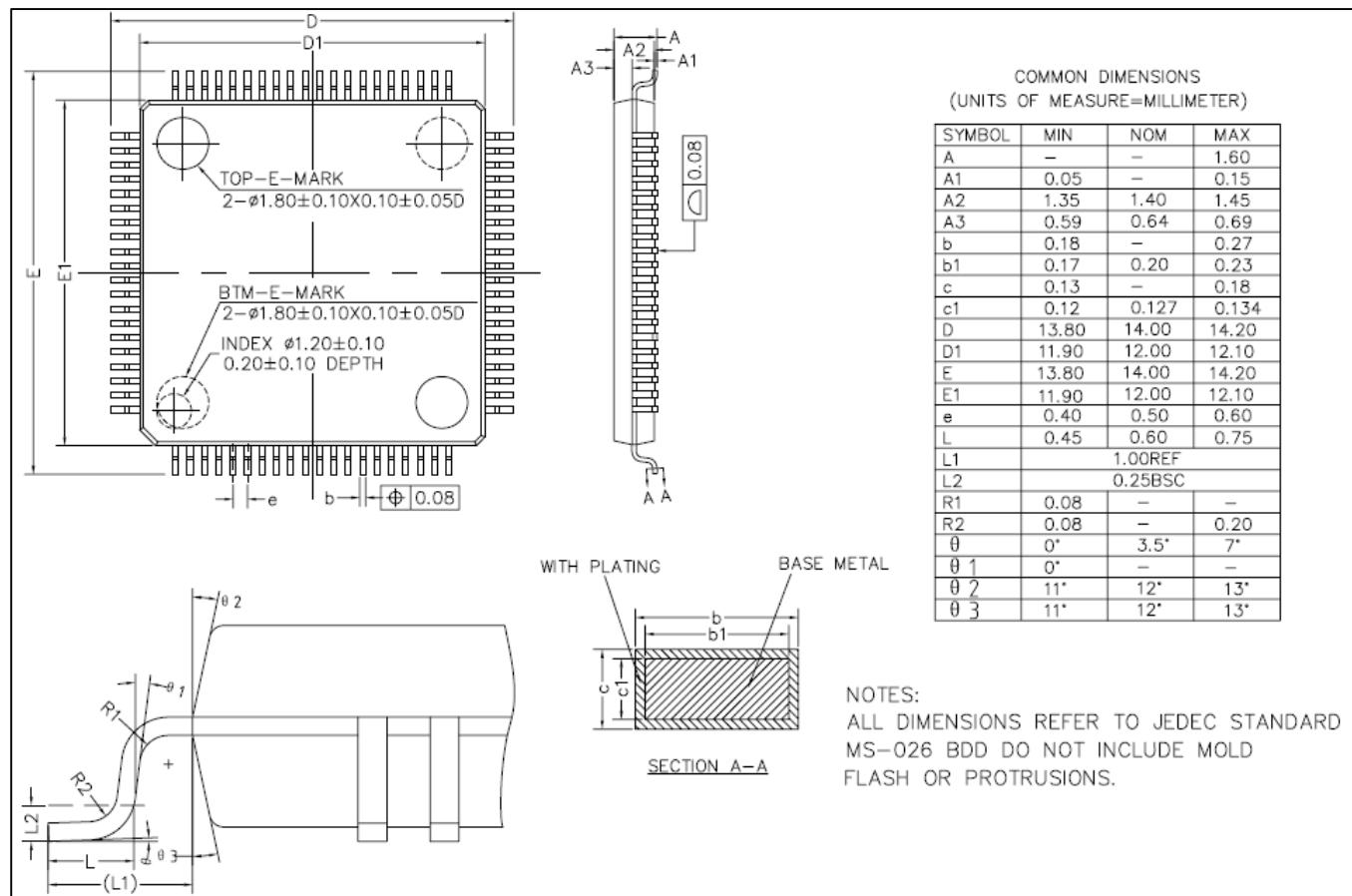


3.6 LQFP80 封装

3.6.1 LQFP80 引脚分布

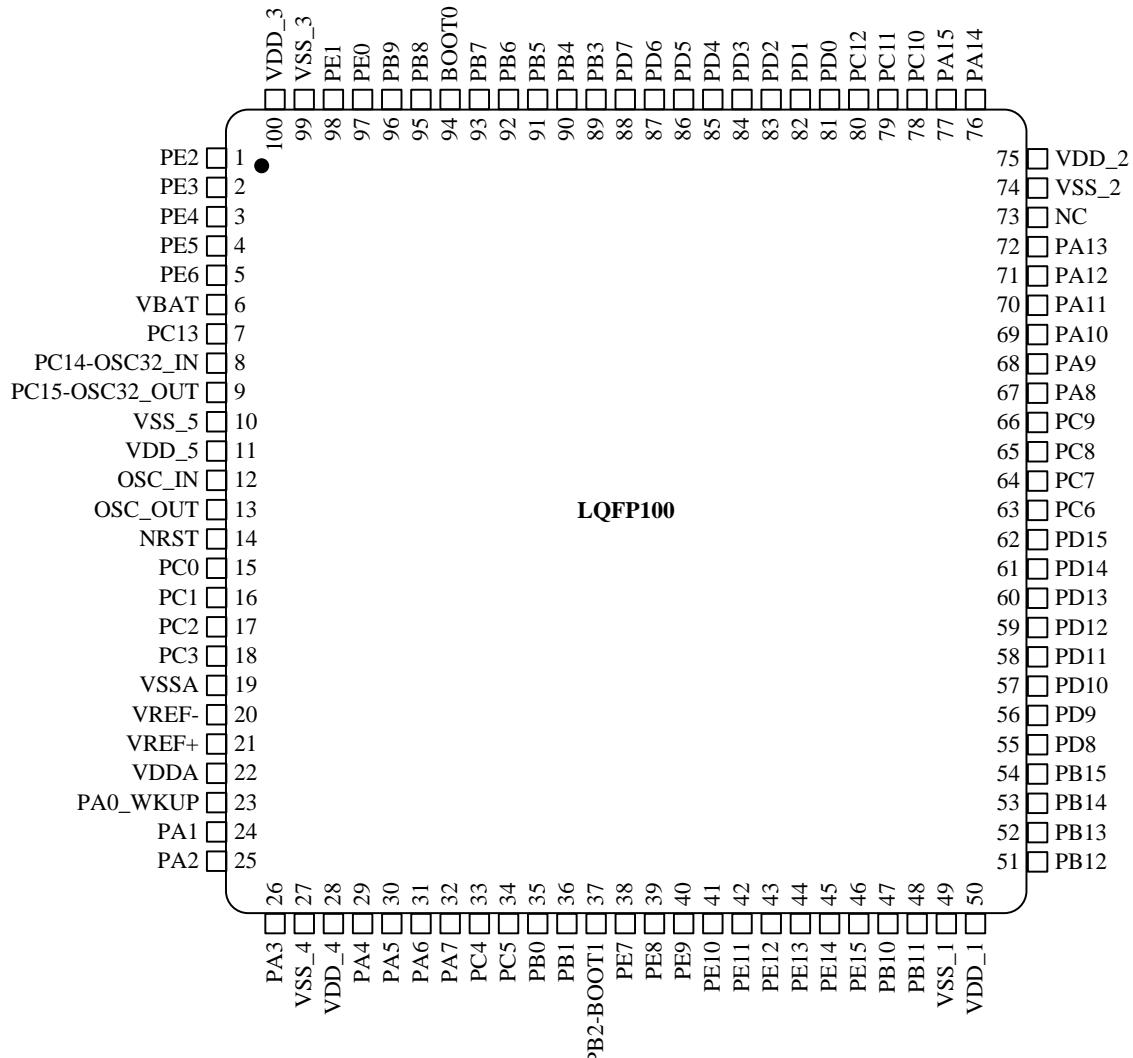


3.6.2 LQFP80 封装尺寸

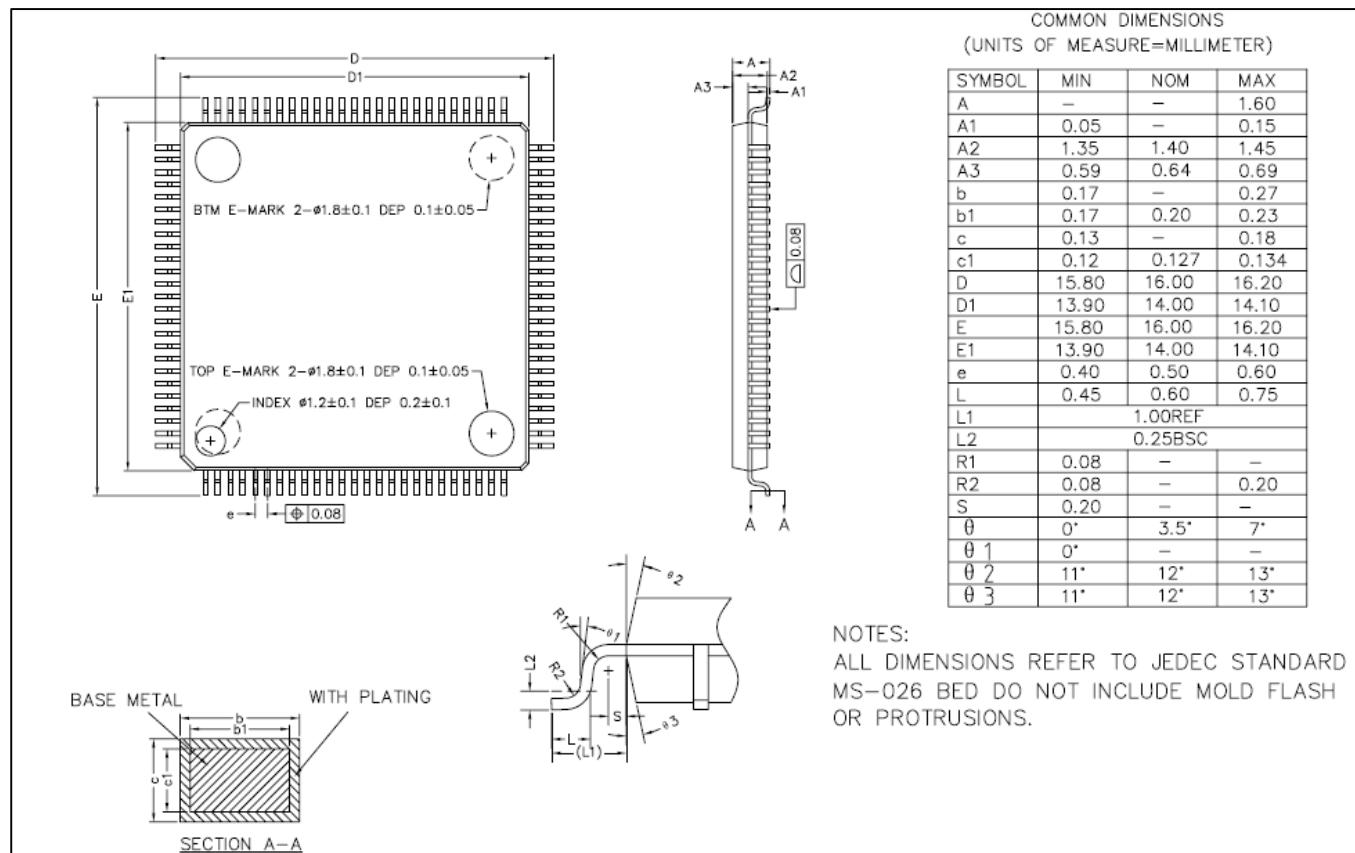


3.7 LQFP100 封装

3.7.1 LQFP100 引脚分布



3.7.2 LQFP100 封装尺寸



4 历史版本

版本	日期	备注
V1.0	2020.02.12	新建文档
V1.0.1	2020.11.10	<ol style="list-style-type: none">修改 3.2.1 引脚分布图新增 QFN48 封装新增 N32G455CEQ7 型号
V1.1	2022.04.26	<ol style="list-style-type: none">更新 QFN48 封装尺寸图删除 SDIO eMMC 格式修改关键特性中复位描述
V1.2.0	2024.11.19	<ol style="list-style-type: none">增加 QFN36 型号增加 QFN64 型号修改命名规则为订购信息，修改订购型号表格
V1.3.0	2025.08.21	<ol style="list-style-type: none">新增 N32G455VGL7 和 N32G455RGL7 型号

5 声明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用人在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。